



決算説明会

2013年 3月期

通期決算

2013年 5月10日

(単位:百万円)

	'13/3期実績	前年同期比	'14/3期予想	前年同期比
売上高	292,410	▲4.0%	300,000	+2.6%
(12/11発表予想値)	(291,000)	—	—	—
営業利益	-921	—	16,500	—
(12/11発表予想値)	(1,500)	—	—	—
経常利益	11,786	+61.8%	15,000	+27.3%
(12/11発表予想値)	(300)	—	—	—
当期純利益	-52,464	—	13,500	—
(12/11発表予想値)	(-11,000)	—	—	—
EBITDA	37,958	▲10.2%	45,800	+20.7%
(12/11発表予想値)	(41,500)	—	—	—

(単位:百万円)

	'14/3期上期予想		'14/3期下期予想		'14/3期予想	
	金額	前年同期比	金額	前年同期比	金額	前年同期比
売上高	151,000	+0.2%	149,000	+5.2%	300,000	+2.6%
(前年実績)	(150,753)	—	(141,657)	—	(292,410)	—
営業利益	9,400	+255.8%	7,100	—	16,500	—
(前年実績)	(2,642)	—	(-3,563)	—	(-921)	—
経常利益	7,100	約20倍	7,900	▲30.9%	15,000	+27.3%
(前年実績)	(351)	—	(11,435)	—	(11,786)	—
当期純利益	6,500	—	7,000	—	13,500	—
(前年実績)	(-171)	—	(-52,293)	—	(-52,464)	—
EBITDA	22,600	+11.0%	23,200	+31.8%	45,800	+20.7%
(前年実績)	(20,352)	—	(17,606)	—	(37,958)	—

'13/3期

	日本	海外			合計	
		計	アジア	アメリカ		ヨーロッパ
LSI	▲18.0%	+3.4%	+4.1%	▲3.5%	+0.4%	▲5.6%
半導体素子	▲10.3%	▲1.0%	▲1.2%	+5.6%	▲4.0%	▲4.3%
その他	+4.0%	▲0.2%	▲0.5%	+13.7%	▲5.3%	+1.2%
合計	▲12.3%	+1.2%	+1.4%	+1.9%	▲3.3%	▲4.0%

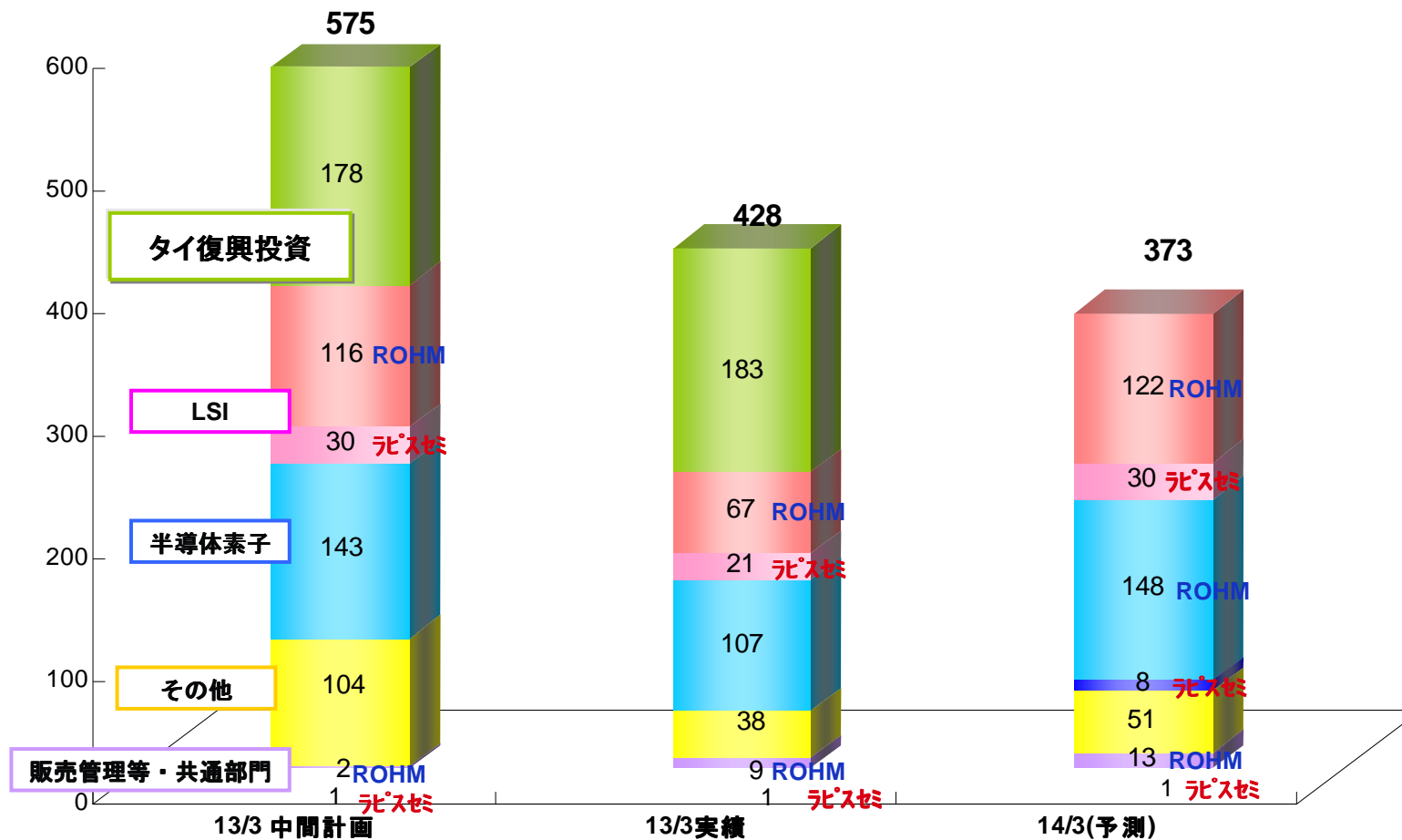
'13/3期

	日本	海外			合計	
		計	アジア	アメリカ		ヨーロッパ
L S I	▲1.5%	+2.8%	+2.8%	▲1.5%	+14.4%	+1.2%
半導体素子	▲1.2%	+3.4%	+2.8%	+7.5%	+8.7%	+1.8%
その他	▲12.8%	+1.8%	▲0.0%	+15.0%	+12.0%	▲3.7%
合計	▲3.6%	+2.8%	+2.3%	+3.8%	+11.2%	+0.5%

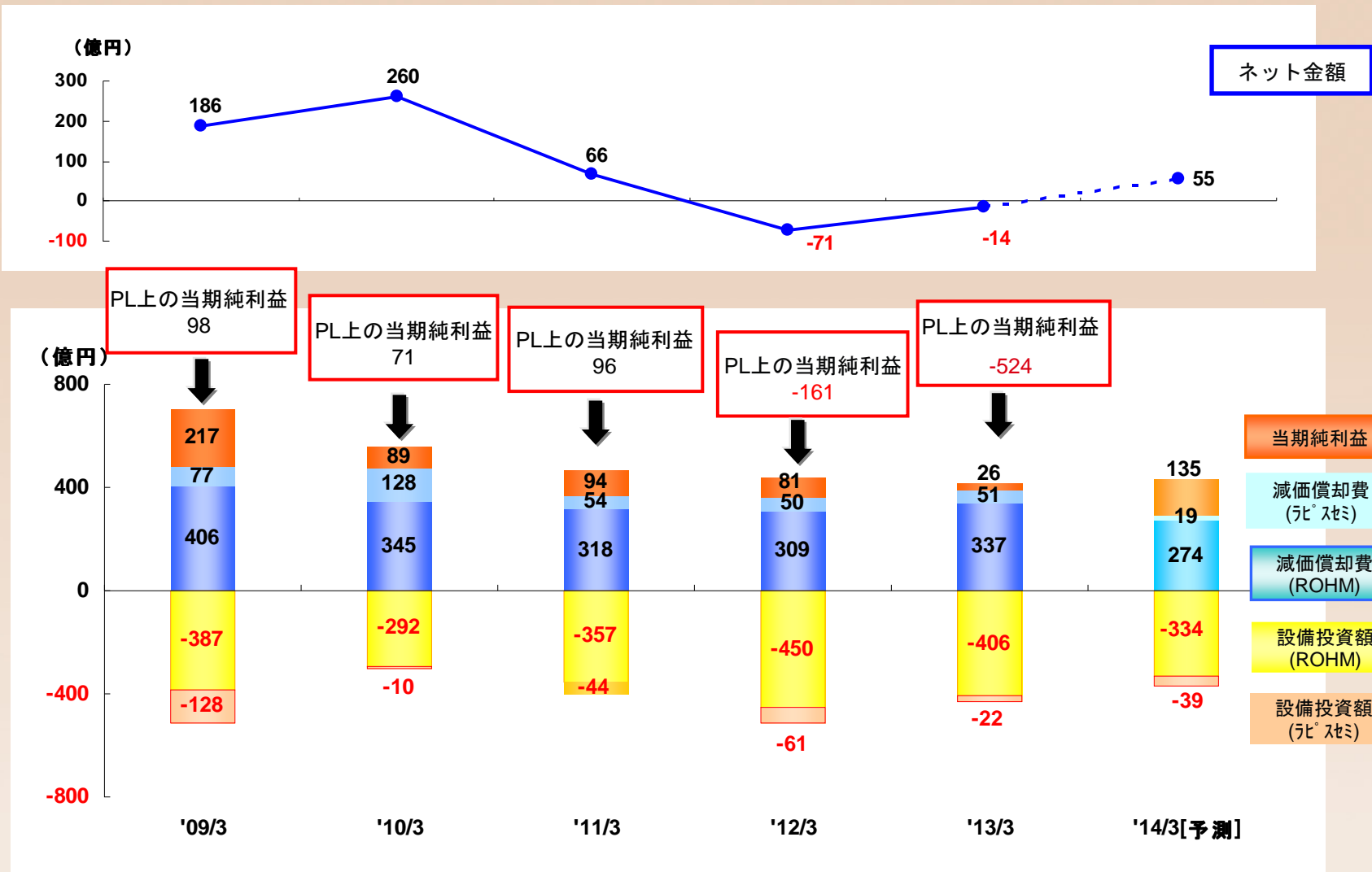
'14/3期

	日本	海外			合計	
		計	アジア	アメリカ		ヨーロッパ
L S I	▲22.9%	+13.3%	+15.5%	▲19.0%	+28.4%	+0.1%
半導体素子	▲8.9%	+4.8%	+3.6%	+14.6%	+10.8%	+0.2%
その他	+12.3%	+15.0%	+17.6%	+1.6%	+1.0%	+14.1%
合計	▲12.2%	+10.7%	+11.8%	▲4.6%	+12.0%	+2.6%

(億円)

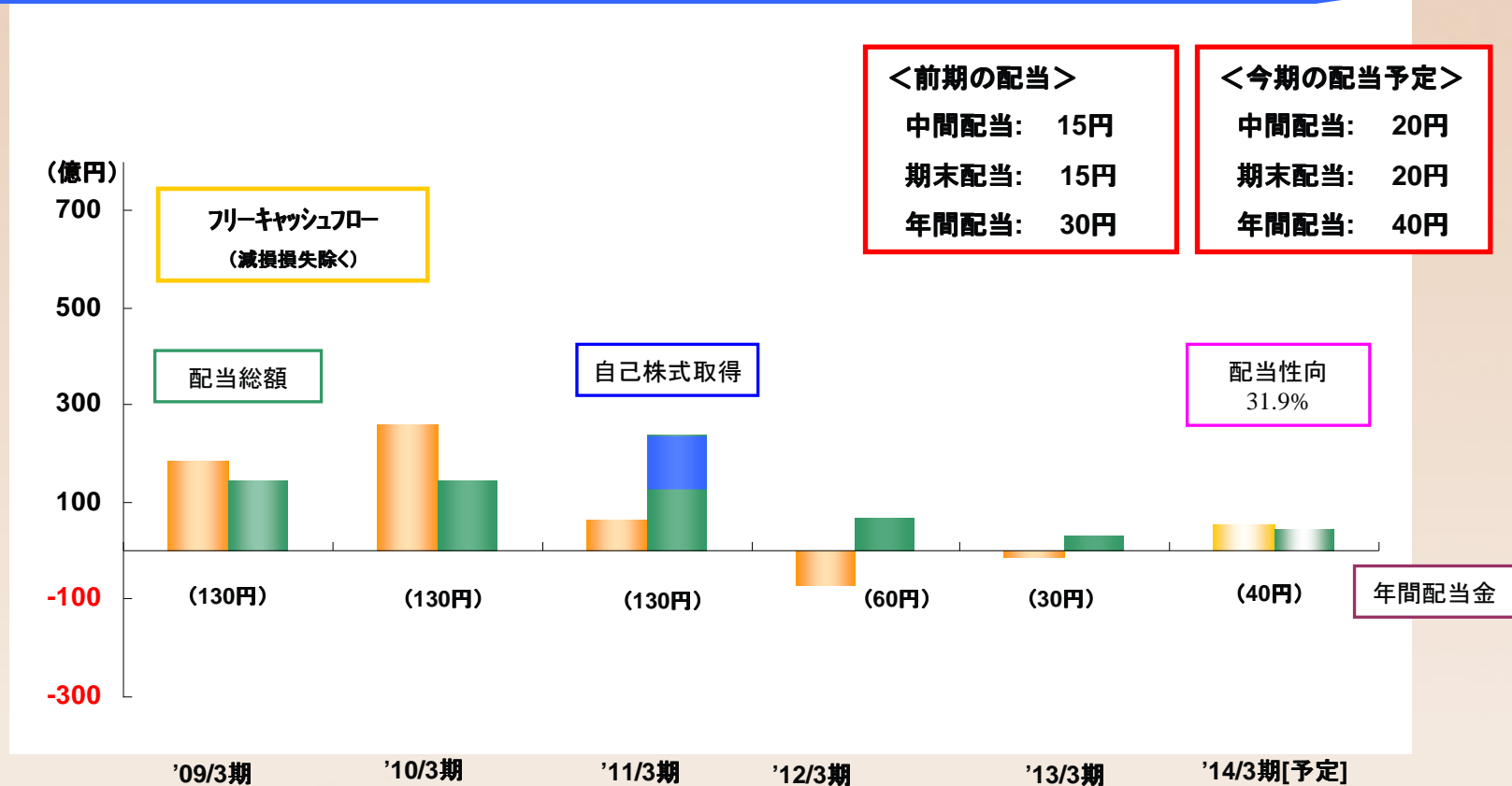


簡易キャッシュフロー (減損損失を除外)



今期の株主還元方針

1. 設備投資とM&Aの拡大など、事業に対する投資を優先し、中長期的な業績向上に努めます。
2. 業績及びキャッシュフロー状況を勘案し、今期は10円増配し、配当性向30%を確保します。



売上を拡大する (ターゲット市場にロームの強みを確実に浸透させる)

①市場改革

- ・自動車市場への注力
- ・産業機器市場の開拓
- ・海外顧客のウエイトを上げる。

②強い分野にリソースを集中し、ライバルに勝つ。

- ・アナログパワーデバイスでLSIを復活させる。
- ・新技術・新工法によるブレイクスルーで、
ディスクリート商品の売上を上げる。
- ・4つの成長商品群に注力し、売上を上げる。



**2013年 3月期
決算説明会**